(19) BUNDESREPUBLIK

Offenlegungsschrift ® DE 101 28 625 A 1

⑥ Int CL⁷: A 61 J 1/03 A 61 J 1/05



DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT (2) Aktenzeichen: ② Anmeldetag:

101 28 625.2 13. 6. 2001

Offenlegungstag:

14. 3. 2002

Mit Einverständnis des Anmelders offengelegte Anmeldung gemäß § 31 Abs. 2 Ziffer 1 PatG

- (7) Anmelder: URSAPHARM Arzneimittel GmbH & Co. KG. 66129 Saarbrücken, DE
- (A) Vertreter: Barz, P., Dipl.-Chem. Dr.rer.nat., Pat.-Anw., 80803
- ② Erfinder:

Buxmann, Detmar, 66121 Saarbrücken, DE: Becker-Willinger, Carsten, 66130 Saarbrücken, DE; Schmidt, Helmut, 66130 Saarbrücken, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Mikrobizid beschichteter Gegenstand, Verfahren zu dessen Herstellung und dessen Verwendung

Mikrobizid beschichteter Gegenstand, Insbesondere Arzneimittelbehälter, der auf mindestens einem Teil, insbesondere auf der Innenoberfläche, eine Beschichtung mit einer Silberkolloide enthaltenden, organischen Matrix aufweist, die erhältlich ist durch Aufbringen einer Beschichtungszusammensetzung, umfassend a) ein organisches Bindemittel und b) eine Silberverbindung, auf die Oberfläche des Gegenstandes und Behendlung mit Wärme und/oder Strahlung unter Bildung der silberkolloidhaltigen Beschichtung.

Die erfindungsgemäß baschichteten Gegenstände eignen sich daher insbesondere für desinfizierende, konservierende, kosmetische, pharmazeutische oder medizinische Zwecke. Gegenstände aus dem pharmazeutischen bzw. medizinischen Bereich, insbesondere Behälter für Arzneimittel oder Gegenstände bzw. Komponenten, die mit dem menschlichen Körper in Berührung kommen und bei denen Keimfreiheit erforderlich ist, sind bevorzugte Anwerdungsgebiete. Die Erfindung eignet sich insbesondere zur Innenbeschichtung von Arzneimittelbehältern.

1

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft mikrobizid beschichtete Gegenstände, insbesondere innenheschichtete Behälter, deren Beschichtung eine Silberkolloide euthaltende, organische Matrix aufweist, ein Verfahren zu deren Herstellung und die Verwendung für desinfizierende, konservierende, pharmazentische oder medizinische Zwecke, [0002] Es ist bekannt, daß anorganische Ionen wie Kupfer-, Zink- oder Silberionen eine stark mikrobizide Wirkung ausüben. Eine besonders starke mikrobizide Wirkung zeigen Silberionen. Die mikrobizide Wirkung der Silberionen zeigt sich auch dann, wenn silberhaltige Verbindungen in einer Matrix, z. B. einer Polymormatrix mit einem ausreichend freien Volumen, vorhanden sind und selbst wenn Silberkolloide in eine Matrix eingebunden werden. Eine ausreichende Diffusionsgeschwindigkeit von Silberionen an die Oberfläche ist dabei notwendig. Das Silber kann z. B. in Form von löslichen Verbindungen in Lacklösungen oder in Form von silberkolloidhaltigen Lösungen eingesetzt werden.

[0003] Lösliche Silberverbindungen haben in der Regel den Nachteil, daß sie relativ rasch diffundieren und ihre Wirkung relativ schnell erschöpft ist, insbesondere wenn ein Kontakt mit Lösungen besteht. Bei Einsatz von Silberkolloiden ist es selbst bei elektrostatischer Stabilisierung (pH-Stabilisierung) über protische Lösungsmittel und Einstellung bestimmter pH-Werte schwierig, eine stabile Dispersion zu

erhalten.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, vor allem die Innenoberflächen von Gegenständen, insbesondere 30 Behältern, mit einer silberkolloidhaltigen Beschichtung versehen zu können und auch ein Verfahren zur Herstellung von silberkolloidhaltigen Beschichtungen bereitzustellen, das sich insbesondere für die Innenbeschichtung von Behältern eignet. Die Beschichtung soll bei relativ niedrigen Temperaturen möglich sein, um auch temperaturempfindliche Substrate beschichten zu können. Gleichzeitig soll der Einbau von größeren Kolloiden in die Beschichtung möglich sein, da diese eine hohe Langzeitwirkung aufweisen. Außerdem soll eine Beschichtung mit hoher Elastizität möglich sein, die auch auf Gegenständen mit flexibler Oberfläche anwendbar ist

[0005] Erfindungsgemäß wird ein mikrobizid beschichteter Gegenstand, insbesondere ein Arzneimittelbehälter, bereitgestellt, wobei auf mindestens einem Teil des Gegenstandes, insbesondere auf der Innenoberfläche des Gegenstandes, eine Beschichtung mit einer Silberkolloide enthaltenden, organischen Marix vorhanden ist, die erhältlich ist durch Aufbringen einer Beschichtungszusammensetzung, umfassend a) ein organisches Bindemittel und b) eine Silberverbindung, auf die Oberfläche des Gegenstandes und Behandlung mit Wärms und/oder Strahlung unter Bildung

der silberkolloidhaltigen Beschichtung.

[0006] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung eines mikrobizid beschichteten Gegenstandes mit einer silberkolloidhaltigen Beschichtung, die eine organische Matrix aufweist, bei dem man eine Beschichtungszussumensetzung, umfassend ab ein organisches Bindemittel und b) eine Silberverbindung, auf zumindest einem Teil der Oberfläche des Gegenstandes aufbringt und mit Wärme und/eder Strahlung unter Bildung der silberkolloidhaltigen Beschichtung behandelt.

[0007] Durch den Gegenstand der Erfindung können silberkolloidhaltige Beschichungen bei niedrigen Temperaturen erhalten werden, so daß sie für temperaturempfindliche 65 Gegenstände geeignet sind. Durch das erfindungsgernäße Verfahren gelingt insbesondere die Innenbeschichung von Behältern wie Arzneimittelbehältern mit einer Beschich2

ung, die Silberkolloide geeigneter Größe aufweist. Die erfindungsgemäß beschichteten Gegenstände zeichnen sich durch eine stark mikrobizide Wirkung ans.

[0008] Bei dem zu beschichtenden Gegenstand kann es sich um jeden beliebigen Gegenstand handeln. Wegen der mikrobiziden Wirkung eignen sich die erfindungsgemäß beschichteten Gegenstände insbesondere für desinfizierende, konservierende, konsertische oder pharmazeunische bzw. medizinische Zwecke. Für Gegenstände im pharmazeunischen bzw. medizinische Bereich, z. B. für beschichteten Behälter für Arzueimittel oder für Gegenstände bzw. Komponenten, die mit dem menschlichen Körper in Berührung kommen und keimfrei bleiben sollen, ist die vorliegende Er-

findung besonders geeigner.

15 [0009] Bevorzugt handelt es sich um einen Gegenstand zur Aufbewahrung von festen (z. B. salbenartigen), filtssigen oder gasförmigen Medien, insbesondere zur Aufbewahrung von filtssigen Medien, z. B. Lösungen. Bei den Behältern kann es sich z. B. um Flaschen, Fläschehen, Ampullen, 20 (verschließbare) Beutel, Verpackungen, wie Blister, Dosen, Sprühflaschen oder dosen und Tuben handeln. Bei den aufzubewahrenden Medien handelt es sich insbesondere um Arzneimittel, bevorzugt in flüssiger Form, z. B. als Lösung, oder andere im medizinischen Bereich verwendete Medien, z. B. isotone Kochsakzlösungen und Aufbewahrungs- oder Reinigungsmittel für Kontaktlinsen. Besonders geeignet sind Arzneimittelbehälter, insbesondere Behälter für Nasensprays und Augentropfen. Natürlich können die Behälter auch auf anderen Gebieten verwendet werden.

[0010] Weitere bevorzugte Gegenstände, die erfindungsgemäß beschichtet werden, sind im medizinischen Bereich verwendete Gegenstände oder Geräte oder Teile davon, z. B. Operationsinstrumente, Tabletts und Schläuche.

[0011] Der Gegenstand kann vollständig oder teilweise beschichtet werden. Beispielsweise kann es zweckmäßig sein, Behälter nur auf den innen befindlichen Oberflächen zu beschichten, während die äußere Oberfläche unbeschichtet bleibt. Der Gegenstand kann aus einem oder mehreren Materialien bestehen, z. B. können verschiedene Komponenten des Gegenstandes aus verschiedenen Materialien bestehen, Eine bevorzugte Ausführungsform ist ein Arzneimittelbehälter mit einer Innenbeschichtung nach der vorliegenden Erfindung.

[0012] Der zu beschichtende Gegenstand bzw. der Teil des Gegenstandes der beschichtet wird (Substrat) kann aus jodem beliebigen Material sein, z. B. aus Metall, Glas, Keramik, Glaskeramik, Kunstsroff oder Papier. Da einer der Vorteile der vorliegenden Erfindung darin besteht, daß silberkolloidhaltige Beschichtungen bei relativ niedrigen Temperaturen erhalten werden können, ist die Erfindung für thermisch empfindliche Gegenstände besonders geeignet. Daher werden bevorzugt Gegenstände bzw. Teile von Gegenständen aus Kunststoff verwendet. Beispiele für Kunststoffe sind Polyethylen, Polypropylen, Polyacrylat, wie Polymethyimethacrylat und Polymethylacrylat, Polyvinylbutyral, Polycarbonat, Polyurethane, ABS-Copolymere oder Polyvinylchknid, wobei Polyethylen besonders bevorzugt ist. Der Gegenstand kann auf die übliche Weise vorbehandelt werden, z. B. um eine Reinigung, eine Entfettung oder eine bessere Haftung mit der Beschichtung zu erreichen. Selbstverständlich kann das zu beschichtende Teil des Gegenstandes als Substrat zunächst separat beschichtet werden und danach zum fertigen Gegenstand zusammengefügt werden.

[0013] Die eingesetzte Beschichtungszusammensetzung 5 unfaßt ein organisches Bindemittel. Bei dem organischen Bindemittel handelt es sich um übliche Filmbildner, die in der Beschichtungstechnologie verwendet werden. Es kann sich um makromolekulare oder auch um niedermolekulare

3

Verbindungen bandeln. Bevorzugt werden organische Polymere, z. B. Harze, als Bindemittel eingesetzt. Das Bindemittel wird bevorzugt in einem Lösungsmittel verwendet, wobei das Bindemittel in dem zu verwendenden Lösungsmittel insbesondere löslich oder dipergierbar ist. Bevorzugt werden in dem eingesetzten Lösungsmittel lösliche organische Polymere verwendet.

(0014) Die Bildung der Beschichtung durch Filmbildung kann wie üblich durch physikalische oder chemische Trocknung bzw. Härtung erfolgen, wobei das gegebenfalls und be- 10 vorzugt eingesetzte Lösungsmittel verdampft wird. Die physikalische Trocknung bzw. Härtung erfolgt im allgemeinen durch Verdampsen des Lösungsmittels, sie kann aber prinzipiell auch aus einem Abkühlen einer auf das Substrat aufgeschmolzenen Beschichtungszusammensetzung bestehen. 15 Die chemische Trocknung erfolgt im allgemeinen über übliche Polyreaktionen, wie Polymerisation, Polykondensation oder Polyaddition, wobei die Bindemittel höhermolekular werden. Es handelt sich dabei insbesondere um Vernetzungsreaktionen. Hierfür kann in der Beschichtungszusam- 20 mensetzung auch ein Vernetzungsmittel und/oder ein Katalysator als Additiv enthalten sein. Zur Filmbildung kann eine Wärmebehandlung und/oder Bestrahlung durchgeführt werden.

[0015] Wie üblich kann ein Bindemittel allein oder als Mischung von zwei oder mehreren Bindemitteln verwendet werden. Daneben können auch sogenannte Zweikomponentenlacke eingesetzt werden, bei denen mindestens zwei Komponenten (Bindemittel) vorliegen, die Gruppen aufweisen, die jeweils mit den Gruppen der anderen Komponente 30 reagieren können. Für Einzelheiten zu den Bindemitteln, den einsetzbaren Lösungsmitteln und Additiven sowie den einzelnen Verfahrensschritten, wie Formulierung, Beschichung und Trocknung bzw. Härtung wird auf den Artikel "Lacke" in Ullmarms Encyklopädie der technischen Che- 35 mie, 4. Auflage, Bd. 15, S. 589-726 verwiesen.

[0016] Beispiele für einseubare organische Bindemittel (bzw. die entsprechenden Lacke) sind Öle, wie Leinöl, Holzől und Sojaől (Öllacke); Nitrocellulose (Nitrocellulose-Lacke); Celluloscester mit organischen Säuren, wie Ester der Cellulose mit Essigsäure oder Buttersäure; chlorienes Polyisopren, Polypropylon und Polyethylon (Chlorkautschuk-Lacke); Polyvinylharze, wie Polyolefine, z. B. Polyethylen. Ethylen-Vinylacetat-Copolymere und Ethylen-Maleinsäure(anhydrid)-Copolymere, PVC, Polyvinylidenchlorid, Polyvinylalkohol, Polyvinylacetale, z. B. Polyvinylbutyral, Polyvinylether, z.B. Methyl- oder Ethylether, Polyvinylester, z. B. Polyvinylacetat (PVA) und Polychylenterephthalat, Polyvinylpytrolidon, Polystyrol, Styrol-Acrylnitril-Copolymere (SAN), Acrylnitril-Butadien-Sty-50 rol-Copolymere (ABS), Styrol-Malcinsäureester-Copolymere, Styrol-Butadien-Copolymere und Styrol-Maleinsaureanhydrid-Copolymere (Polyvinylbarz-Lacke); Acryl-harze, wie Polyacrylsäure, Polymethacrylsäure, Polyacrylamid, Acrylester oder Methacrylester, z.B. Polyme-55 thyl(meth)acrylat (Acrylharz-Lacke); Alkydharze; gesättigte Polyesterharze; Polyurethanharze (Polyurethan-Lacke); Epoxidharze, wie Bisphenol-A-Harze, Bisphenol-F-Harze, aliphatische und heterocyclische Epoxidharze (Epoxidharz-Lacke); Harnstoff-, Melamin- und Phenolharz-Lacke: sowie Polyarylate, Polyamide, Polyether, Polyimide und Polycarbonate,

[0017] Bevorzugt eingesetzte organische Bindemittel sind Polyethylen, Polypropylen, Polyearbonat, Polyacrylate, Polymethacrylate, Polymeth

[0018] Die Beschichtungszusammensetzung enthält be-

4

vorzugt ein oder mehrere Lösungsmittel. Es kann ein für das Gebiet der Lacke herkömmliches Lösungsmittel verwendet werden, in dem das verwendete Bindemittel lösbar oder dispergierbar, vorzugsweise löshar, ist. Nathriich wird das Lösungsmittel in Abstimmung mit dem verwendeten Bindemittel und den weiteren Komponenten ausgewählt, wobei geeignete Kombinationen dem Fachmann bekannt sind.

Beispielsweise sind in vorstehend genanntem Artikel "Lacke" derartige Kombinationen genannt,

10 (0019) Bei der Auswahl des Lösungsmittels ist auch dar mif zu achten, daß die in der Beschichungszusammensetzung enthaltene Silberverbindung oder Silber-Komplexverbindung in dem Lösungsmittel vorzugsweise lösüch ist. Daher ist es oft vorteilhaft, wenn als Lösungsmittel ein Lösungsmittel bzw. Lösungsmittelgemisch verwendet wird, das Wasser oder ein anderes polares Lösungsmittel, wie ein Cj-C4 Alkohol, z. B. Methanol, Ethanol, n-Propanol, Isopropanol, Isobutanol oder n-Butanol, oder Accton, umfaßt. Die Silberkomplex-Verbindung kann zunächst in einem Lösungsmittel gebildet werden und als Lösung zur Beschichtungszusammensetzung, das auch ein anderes Lösungsmittel enthalten kann, gegeben werden. Auch eine nicht komplexierte Silberverbindung kann in Form einer Lösung in einem Lösungsmittel zur Beschichtungszusammensetzung gegeben werden.

[0020] Beispiele für geeignete Lösungsmittel sind Alkohole, Glycole, Ether und Glycolether, Ketone, Ester, Amide oder andere Stickstoffverbindungen, Schwefelverbindunen, Nitroverbindungen, Halogenkohlenwasserstoffe und Kohlenwasserstoffe. Einsetzbare Alkohole sind insbesondere C1-C3-Alkohole, vorzugsweise C1-C4-Alkohole und insbesondere aliphaische Alkohole. Beispiele sind Methaool, Ethanol, n-Propanol, 1-Propanol, 1-Butanol, Octanole und Cyclohexanol. Beispiele für Glycole sind Ethylenglycol, Propylenglycol, Butylenglycol und Diethylenglycol. Bei den Ethern kann es sich um aliphatische, aromatische oder cyclische Ether, bevorzugt C4-C1-Ether, handeln. Beispiele sind Diethylether, Dibutylether, Dimethoxyethan, Isopropoxyethanol, Anisol, Dioxan und Tetrahydrofuran (THF). Beispiele filt Glycolether sind Mono-, Di-, Tri- und Polycibylenglycolether and Cellosolve Lösingsmittel. Beispiele für Ketone, vorzugsweise C. C. Ketone, sind Aceton, Butanon, Methylethylketon, Methylisobutylketon und Cyclobexanon. Beispiele für Ester sind Methylformiat. Ethylformiat, Propylformiat, Butylformiat, Methylacetat, Ethylacetat, Propylacetat, Butylacetat und Methylpropionat, Beispiele für Amide oder andere Stickstoffverbindungen sind Formamid, Dimethylacetamid, Dimethylformamid, Pyndin, N-Methylpymolidinon, Hexamethylphosphorsäuretriamid, Nitrile, wie Acetonitril, Propionitril, Butyronitril und Isobutyronitril. Beispiele für Schweselverbindungen sind Sulfoxide, wie Dimethylsulfoxid, and Sulfone, wie Dimethylsulfon und Diethylsulfon, Sulfolan und Schwefelkohlenstoff. Nitrobenzol ist em Beispiel für Nitroverbindungen. Beispiele für Halogenkohlenwasserstoffe sind Chlorkohlenwasserstoffe, wie Dichlormethan, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff, Di-, Tri- und Tetrachlorethan und Ethylenchlorid, Dibromethan und Chlorfluorkohlenstoffe. Bei den Kohlenwasserstoffen kann es sich um gesättigte und aromatische Kohlenwasserstoffe handeln, z.B. Hoxan, Octan, Benzine, Petrolether, Naphtha, Dekalin, Kerosin, Cycloheхап, Methylcyclohexan, Benzol, Toluol, Xylole und Terpen-Lösungsmittel. Diese Lösungsmittel können einzelt oder als Mischung von zwei oder mehreren verwendet werden.

55 [0021] Bevorzugt eingesetzte Lösungsmittel sind Alkohole, insbesondere Ethanol, n-Propanol und Isopropanol, Isopropoxyethanol, Aceion, Tetrahydrofuran, Toluol, Xylol, Dimethylscetamid, Dimethylformamid und Chloroform,

.

wobei Aceton, Tetrahydrofuran und Isopropanol besonders bevorzugt sind.

[0022] Die Beschichtungszusammensetzung umfaßt ferner mindestens eine Silberverbindung. Dabei kann es sich um in Wasser oder organischen Lösungsmitteln lösliche Silberverbindungen handeln, z. B. AgNO3, bevorzugt werden die Silberionen aber in Form von Komplexverbindungen eingesetzt. Die Komplexbildner sind besonders bevorzugt Chelatkomplexbildner, d. h. zwei- oder mehrzähnige Liganden, z. B. zwei- bis sechszähnige Komplexbildner. Bei der in Indisungsmittel löslichen Silberverbindung handelt es sich daber insbesondere um einen Komplex von Silberionen mit Komplexbildnern, insbesondere Chelatkomplexbildnern. Solche Silber-Komplexverbindungen werden z. B. durch Zugabe einer Silberverbindung und des Komplexbildners zu is einen vorstehend genannten Lösungsmittel gebildet, und der gebildete Silber-Komplex wird dam in Form dieser Lösung für die Beschichtungszusammensetzung verwendet.

[0023] Die Silber(I)-ionen bzw. die Silber-Komplexverbindungen können unter reduzierenden Bedingungen zu 20 Metall-Kolloiden reagieren. Beispiele für Komplexbildner, die mit Silber(I)-Ionen eine Silber-Komplexverbindung bilden, sind Halogenidionen, wie Iodid, Bromid und insbesondere Chlorid (bzw. die entsprechenden Halogenwasserstoffsäuren), Thioverbindungen, Thiocyanoverbindungen, Zuk- 25 ker, wie Pentosen und Hexosen, z. B. Glucose, β-Dicarbonylverbindungen, wie Diketone, z.B. Acetylacetonate, Ketoester, z.B. Acetessigsäurester und Allylacetoacetat, Etheralkohole, Carbonsäuren, Carboxylate, z. B. Acetat, Citrat oder Glykolat, Betaine, Diole, Polyole, auch polymere 30 wie Polyalkylenglycole, Kronenether, Phosphorverbindungen, Mercapioverbindungen, wie Mercapiosilane, und Aminoverbindungen. Besonders bevorzugt werden Mercaptoverbindungen, wie 3-Mercaptopropyltrimethoxysilan und 3-Mercaptopropyltriethoxysilan, und Aminoverbindungen, 35 wie Aminosilane, Mono-, Di-, Tri-, Tetraamine und höhere Polyamine, als Komplexbildner verwendet. Beispiele für organische Amine sind Triethylentetramin, Diethylentetramin, Diethylentriamin und Ethylendiamin. Beispiele für Aminosilane sind 3-Aminopropyltriethoxysilan, 3-Aminopropyltrimethoxysilan und insbesondere 2-Anninoethyl-3aminopropyltrimethoxysilan (DIAMO), 2-Aminocthyl-3aminopropyltriethoxysilan, Aminobexyl-3-aminopropyltrimethoxysilan und Aminobexyl-3-aminopropyllnethoxysilan. Vorzugsweise werden Silberdiamin-Komplexverbin- 45 dungen eingesetzt, wobei Komplexbildner mit mindestens zwei Aminogruppen, die Chelatkomplexe bilden können, sich besonders eignen. Von den Amino-Komplexbildnern sind die Aminosilane besonders beworzugt.

[0024] Die Komplexbildner werden in vorteilhafter Weise 50 in die sich bildende Matrix eingebaut, insbesondere zuerst in Form einer schwachen Koordinationsbindung zu sich bildendem Ago und dann vorzugsweise in Form einer Oberfischenmodizierung der gebildeten Silberkolloide, was zur Stabilisierung der Silberkolloide in der Matrix beitragen 55 kann. Die Oberflächenmodifizierung durch den Komplexbildner bewirkt eine verbesserte Verträglichkeit zwischen Matrix und oberflächenmodifiziertem Silberkolloid, Die Komplexbildner enthalten bevorzugt auch funktionelle oder nicht funktionelle Gruppen, die die Verträglichkeit der Silberkolloide mit der Matrix zusätzlich fördern. Dabei kann es sich beispielsweise um polare Gruppen (z. B. Hydroxy-, Amino- oder Carboxygruppen), die die Verträglichkeit mit hydrophilen Maurices bzw. dem entsprechenden Bindeminel fördern, oder um unpolare Gruppen (z. B. Alkylgruppen 65 oder Arylgruppen), die die Verträglichkeit mit hydrophoben Matrices bzw. dem entsprechenden Bindemittel fördern. handeln

К

[0025] Bei der Komplexierung erfolgt vermutlich eine Teilstabilisierung der Silberieren, so daß keine spontan oder durch Tageslicht induzierte Reduktion erfolgt. Überraschenderweise ergibt sich nach Reduktion zu Ag, etwa durch Wärmebehandlung oder UV-Bestrahlung unter Oxidation von vorhandenen organischen Verbindungen (z. B. dem Lösungsmittel oder dem Komplexbildner), trotz der umgebenden Komplexbildner eine bobe Mobilität von Ag, so daß sich Kolleide, z. B. von mehreren tausend Atomen, bilden können

[0026] Bei Verwendung eines Komplexbildners beträgt das Verhältnis von Ag zu vorhandenen komplexierenden Gruppierungen vorzugsweise 1:0,1 bis 1:500, insbesondere 1:1 bis 1:200. Ein zweizähniger Komplexbildner weist z. B. 2 komplexierende Gruppierungen auf. Die Komplexbildner können zumindest teilweise auch als Reduktionsmittel für die Silberionen fungieren. Weiter kommen gegebenenfalls die vorstehend beschriebenen Lösungsmittel, z. B. Alkohole oder Ketone, als Reduktionsmittel in Betracht.

[0027] In der Beschichtungszusammensetzung können weitere Additive embahen sein, die in der Technik liblicherweise je nach Zweck und gewünschten Eigenschaften zugegeben werden. Konkrete Beispiele sind Vernetzungsmittel, Weichmacher, Fullstoffe, organische und anorganische Farbpigmente, Farbstoffe, UV-Absorber, Gleitmittel, Verlanfmittel, Netzmittel, Ausschwimmverhütungsmittel, Antiabsetzmittel, Trockenstoffe, Mattierungsmittel, Härtungsboschleumiger, Haurverhinderungsmittel, Antioxidationsmittel, Haftvermittler und Statter. Der Statter karin zur thermisch oder photochemisch induzierten Vernetzung dienen. [0028] Die Silberverbindung, z. B. in Form der Komplexverbindung, kann in einem Lösungsmittel zum organischen Bindemittel, das bevorzugt ebenfalls in einem Lösungsmittel gelöst bzw. dispergiert ist, gegeben werden. Weiter werden die gegebenfalls erforderlichen Additive zugegeben. Natürlich können das organische Bindemittel, das Lösungsmittel, die Silberverbindung, der Komplexbildner und die anderen Komponenten auch in einer anderen, beliebigen Reihenfolge zugegeben werden.

[0029] Die Beschichtungszusammensetzung kann auf jede übliche Weise auf die Oberfläche des Gegenstandes aufgetragen werden. Hierbei können insbesondere alle gängigen naßehemischen Beschichungsverfahren eingesetzt werden. Beispiele sind Schleuderbeschichten, (Elektro)tauchbeschichten, Rakeln, Sprüben, Spritzen, Spinnen, Ziehen, Schleudern, Gießen, Rollen, Streichen, Flutbeschichten, Foliengießen, Messergießen, Slotcoating, Meniskus-Coating, Curtain-Coating, Walzenauftrag oder übliche Druckverfahren, wie Siebdruck oder Flexoprint. Die Menge der aufgetragenen Beschichtungszusammensetzung wird so gewählt, daß die gewünschte Schichtdicke erzielt wird. Beispielsweise wird so gearbeitet, daß Trockenschichtdicken im Bereich von I bis 15 µm und bevorzugt 2 bis 5 µm erhalten werden. Ein Verteil bei der vorliegenden Erstodung ist, daß die Schichtdicken sehr variabel gewählt werden können. [0030] Nach Aufbringung der Beschichtungszusammensetzung auf den Gegenstand erfolgt gegebenenfalls eine Trockmang, z. B. bci Umgebungstemperatur (unter 40°C). [0031] Die gegebenenfalls vorgetrocknete Beschichtung wird einer Behandlung mit Wärme und/oder Strahlung unterworfen, wobei die Silberkolloide gebildet werden. Es hat sich ergeben, daß die Silberkolloide durch die erfindungsgemaß eingesetzte Beschichungszusammensetzung überraschenderweise bereits bei niedrigen Temperaturen aus den Silberverbindungen gebildet werden. Bei der Behandlung kann es sich entweder um eine Warmebehandlung oder um eine Bestrahlung handeln. In einer bevorzugten Ausfüh-

7

rungsform erfolgt eine kombinieræ Behandlung mit Warme und Strahlung.

[0032] Die Bildung der Silberkolloide erfolgt insbesondere bei Temperaturen von unter 200°C, insbesondere unter 130°C, unter 100°C und sogar bereits unter 80°C. Die Silberkolloide werden z. B. unter alleiniger Wärmebehandlung im Bereich von 50 bis 100°C, bevorzugt von 60 bis 80°C bzw. 70 bis 80°C gebildet. Die Silberkolloide können auch nur durch Bestrahlung photochemisch bei Umgebungstemperatur gebildet werden. Zur Bestrahlung wird aktinische Strahlung, z. B. UV- oder Laserstrahlung oder Elektronenstrahlen, verwendet, um die Silberkolloide zu bilden. Besonders bevorzugt wird zur Bestrahlung UV-Strahlung eingesetzt.

[0033] Vorzugsweise wird eine Bestrahlung unter gleichzeitiger Wärmebehandlung durchgeführt. Dabei erfolgt bevorzugt eine Bestrahlung, insbesondere eine UV-Bestrahlung, bei einer Temperatur von 50 bis 100°C, insbesondere 60 bis 80°C. Diese kombinierte Behandlung findet z. B. über einen Zeitraum von 2-20 min statt. Bei einer entsprechenden Behandlung ohne Bestrahlung verlängert sich der Zeitraum der Behandlung um den Faktor 1,2-2.

[0034] Besonders wichtig ist die Erzeugung von größeren Kolloiden, z. B. mit 5-50 nm, 5-30 nm oder 5-20 nm und insbesondere 10-20 nm Durchmesser, da diese eine hohe 25 Langzeitwirkung bewirken. Überraschenderweise hat sich gezeigt, daß durch UV-Strahlung und Wärmebehandlung Silberkolloide mit einem Durchmesser von 2 B. 10 bis 50 nm oder 10 bis 30 nm besonders rasch gebildet werden, selbst wenn das Silber als Silberdiaminkomplex in die Zusammensetzung gegeben wird. Ohne UV-Bestrahlung werden mit der Wärmebehandlung kleinere Ag-Kolloide erzeugt (z. B. 5-20 nm). Die Silberkolloide werden gewissermaßen in situ in der aufgetragenen Beschichtung gebildet, wobei gegebenenfalls gleichzeitig die physikalische oder 35 chemische Trocknung bzw. Härtung der Beschichtung staufindet.

[0035] Die Menge an in der Beschichtungszusammensetzung eingesetzter Silberverbindung richtet sich nach der gewilnschten Konzentration an Silberkolkriden.

[0036] Die Härtung der Beschichtungszusammensetzung zur Erlangung der silberkolloidhaltigen Beschichtung kann bei Temperaturen von unter 300°C, bevorzugt nicht mehr als 200°C und insbesondere nicht mehr als 130°C erfolgen. Bevorzugt wird zur Härtung die Wärmebehandlung zur Bil- 45 dung der Silberkolloide einfach fortgesetzt, also etwa bei Temperaturen unter 100°C oder unter 80°C, z.B. bei Temperaniren von 50 bis 100°C oder 60 bis 80°C. Die Dauer der Aushärtung kann mehrere Stunden, 2. B. mehr als 2 h, und mehr betragen. Natürlich verkürzt sich der Zeitramn bei Er- 50 höhung der Temperatur. Durch die Bildung der Silberkolloide bei niedrigen Temperaturen kann in vorteilhafter Weise ein bei den sonst erforderlichen höberen Temperaturen schnelles Ausbärten der Beschichtung vermieden werden, so daß den Kolloiden Zeit zur Bildung gegeben wird. 55 Andererseits finden bei der Wärmebehandlung zur Bildung der Kolloide auch bereits eine Trocknung/Aushärtung der Beschichtung stan, was zu einer erhöhten Viskosität führt und zur Stabilisierung der Silberkolloide beiträgt. Gegebenenfalls ist auch eine photochemische Härtung möglich, [0037] Durch das erfindungsgemäße Verfahren ist es nun möglich, Beschichtungszusammensetzungen herzustellen, die noch keine Silberkolloide enthalten, diese zur Beschichtung von Substraten, insbesondere Kunststoffsubstraten, zu verwenden und durch Behandlung mit Wärme und/oder 65 Strahlung Silberkolloide der gewünschten Größe und in der gewünschten Konzentration von mehreren Gew.-% herzustellen. So können z. B. 0,1 bis 40 Gew.-% und insbeson-

dere 1 bis 10 Gew.-% Silberkolloide in der fertigen Beschichtung vorhanden sein. Die Beschichtung kann bei
niedrigen Temperaturen erhalten werden, so daß sich auch
temperaturempfindliche Substrate. z. B. temperaturempfindliche Kunststoffe, ohne weiteres damit beschichten lassen. Außerdem zeigen die Beschichtungen ein sehr gutes
Elastizitätsverhalten, so daß auch flexible Substrate, die sich
bei Druck leicht (reversibel) verformen, beschichtet werden
können.

[0038] Die erfindungsgemäßen beschichteten Gegenstände zeigen eine stark biozide Wirkung auch über längere Zeiträume, besonders in Verbindung mit flüssigen Medien. Es ergeben sich insbesondere mikrobizid wirkende Beschichtungen auf verschiedenen Substraten in Verbindung mit Lösungen mit einer Wirksamkeit über mehrere Monate. Es hat sich gezeigt, daß die Verwendung solcher Beschichtungen auf Medikamentenflüsschehen, die mit Augen oder der Nase in Berührung kommen, jede bakterielle Kontamination unterbindet.

[0039] Die erfindungsgemäß beschichteten Gegenstände eignen sich daher insbesondere für desinfizierende, konservierende, konsertierende, konsertierende, konsertierende, konsertierende, hosmetische, pharmazeutische oder medizinische Zwecke. Gegenstände aus dem pharmazeutischen bzw. medizinischen Bereich, insbesondere Behätter für Arzneimittel oder Gegenstände bzw. Komponenten, die mit dem menschichen Körper in Berührung kommen und bei denen Keimfreiheit erforderlich ist, sind bevorzugte Anwendungsgebiete. Die Erfindung eignet sich insbesondere für entsprechende Innenbeschichtungen.

Patentansprüche

 Mikrobizid beschichteter Gegenstand, insbesondere Arzneimittelbehilter, dadurch gekennzeichnet, daß auf mindestens einem Teil des Gegenstandes, insbesondere auf der Innenoberfläche des Gegenstandes, eine Beschichtung mit einer Silberkolloide enthaltenden, organischen Matrix vorhanden ist, die erhältlich ist durch Aufbringen einer Beschichtungszusammensetzung, umfassend a) ein organisches Bindemittel und b) eine Silberverbindung, auf die Oberfläche des Gegenstandes und Behandlung mit W\u00e4rme und/oder Strahlung unter Bildung der silberkolloidhaltigen Beschichtung.

Mikrobizid beschichteter Gegenstand nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Silberverbindung eine Silber-Komplexverbindung, insbesondere mit einem mindestens eine Amino- oder Mercaptogruppe enthaltenden Komplexbildner, ist.

3. Mikrobizid beschichteter Gegenstand nach Auspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Silberverbindung eine Silber-Komplexverbindung mit Triethylentetramin, Diethylentetramin, Ethylendiamin, 2-Aminochtyl-3-aminopropyltrimethoxysilan, 2-Aminochtyl-3-aminopropyltriethoxysilan, Aminohexyl-3-aminopropyltriethoxysilan, Aminohexyl-3-aminopropyltrimethoxysilan, 3-Mercaptopropyltrimethoxysilan oder 3-Mercaptopropyltriethoxysilan ist.

4. Mikrobizid beschichteter Gegenstand nach einem der Ansprüche 1 bis 3. dadurch gekennzeichnet, daß das organische Bindemutel der Beschichtungszusammensetzung ein organisches Polymer umfaßt, das insbesondere ausgewählt ist aus Polyethylen, Polypropylen, Polycarbonat, Polyacrylaten, Polymethacrylaten, Polycarbonat, Polyvinylchlorid, Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymeren (ABS) und Styrol-Acrylnitril-Copolymeren (SAN).

5. Mikrobizid beschichteter Gegenstand nach einem

9

10

der Ausprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Silberkolloid in Form eines mit dem Komplexbildner oberflächenmodifizierten Silberkolloids in der Matrix vorliegt.

6. Mikrobizid beschichteter Gegenstand nach einem 5 der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Komplexbildner zur Steigerung der Verträglichkeit der Silberkolloide mit dem organischen Bindemittel oder der organischen Matrix eine funktionelle oder nicht funktionelle Gruppe enthält, die mit dem Bindemittel wechselwirken kann.

7. Verfahren zur Herstellung eines mikrobizid beschichteten Gegenstandes mit einer silberkolloidhaltigen Beschichtung, die eine organische Marix aufweist, bei dem man eine Beschichtungszusammensetzung, 15 umfassend a) ein organisches Bindemittel und b) eine Silberverbindung, auf zumindest einem Teil der Oberfläche des Gegenstandes aufbringt und mit Wärme und oder Strahlung unter Bildung der silberkolloidhaltigen Beschichtung behandelt.

Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die aufgetragene Beschichungszusammensetzung bei einer Temperatur von 50 bis 100°C gehärtet wird.

 Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Silberkolloide durch UV-Bestrahlung und/oder Wärmebehandlung bei Temperaturen von 50 bis 100°C erhalten werden.

10. Verwendung eines mikrobizid beschichteten Gegenstandes nach einem der Ansprüche 1 bis 6 für desinfizierende, konservierende, kosmetische, pharmazeutische oder medizinische Zwecke.

11. Verwendung eines mikrobizid beschichteten Gegenstandes nach Anspruch 10 zur Aufbewahrung von Feststoffen oder Plüssigkeiten, insbesondere Arznei- 35 mitteln.

45

50

55

60